

Advanced Technology Forum 2025 Spring

次世代組込み技術の現状と目指すべき未来

2025

2/20

Thursday



[講演] 13:00~16:35 (開場 12:30)

[デモ展示 & 懇親会] 16:45~18:15



グランフロント大阪
カンファレンスルーム 北館 タワー C 8 階

Keynote 1

13:10 - 14:10

Synthesized メタバース時代へ向けて

東京電機大学

大学院工学研究科情報学専攻 理工学部
情報システムデザイン学系 特定教授

神戸 英利 氏

Case study1

14:20 - 14:55

今さら聞けない組込みシステムにおける仮想化技術 ～ QNX Hypervisor による仮想化のメリット、ユースケース～

BlackBerry Japan 株式会社

Principal Field Application Engineer

木内 志朗 氏

Case study2

14:55 - 15:20

Linux ベースのコンテナ OS で IoT 機器のセキュリティを高める

株式会社アットマークテクノ

代表取締役社長

實吉 智裕 氏

Case study3

15:30 - 16:05

SDVの実現におけるソフトウェア開発の変化

エレクトロビット日本株式会社

営業本部 シニアセールスマネージャー

久高 秀哉 氏

Case study4

16:05 - 16:30

アジャイルイノベーション：組込みシステムと顧客協働の新境地

株式会社 NTT データ MSE

第一デジタルビジネス事業本部

エンジニアリングビジネス部 課長

熊倉 克成 氏

[出展企業]

デモ展示 & 懇親会

16:45 - 18:15

株式会社アットマークテクノ

エレクトロビット日本株式会社

京都マイクロコンピュータ株式会社

株式会社 NTT データ MSE

株式会社大阪エヌデーエス

日本システム開発株式会社、他 (五十音順)

主催：株式会社大阪エヌデーエス

協賛：ST マイクロエレクトロニクス株式会社
ルネサスエレクトロニクス株式会社

お申込み・詳細はこちら ▶

